

证券代码：839167

证券简称：同享科技

公告编号：2023-109

同享（苏州）电子材料科技股份有限公司

第三届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2023年11月27日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023年11月13日以电话方式发出
- 5.会议主持人：陆利斌
- 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事8人，出席和授权出席董事0人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司向全资子公司增资的议案》

1.议案内容：

为满足苏州同淳新材料科技有限（以下简称“苏州同淳”）公司当前厂房建

设资金需求及未来业务发展的需要，公司拟对苏州同淳增资人民币 3,000 万元。具体内容详见公司于 2023 年 11 月 27 日在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露的《关于向全资子公司增资的公告》（公告编号：2023-108）。

2. 议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

无

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

同享（苏州）电子材料科技股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议

同享（苏州）电子材料科技股份有限公司

董事会

2023 年 11 月 27 日